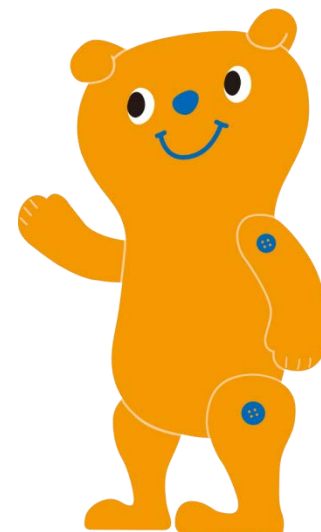


TSMC進出に伴う熊本【九州】への波及効果について

2025年1月22日
熊本銀行



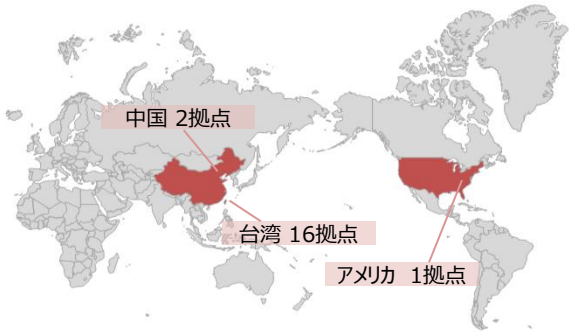
1. 九州（熊本）における波及効果

2. 参考資料～熊本県内の動向

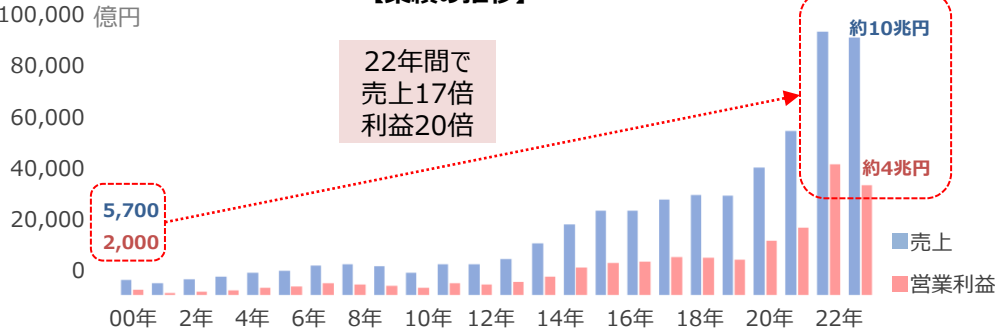
TSMCの概要と日本進出内容

会社概要

会社名	台湾積体電路製造股份有限公司 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)
本社	台湾新竹市東区力行六路8号
株主資本	時価総額112兆円(世界10位)トヨタ自動車は51兆円(世界35位)
代表者	魏哲家(シーシー・ウェイ) : 会長兼CEO 張忠謀(モリス・チャン) : 創設者
業種	ファウンドリ(半導体製造・販売)
設立年月	1987年02月
上場年月	1994年09月
従業員数	73,090人(2022年)
製造拠点	台湾16拠点、中国2拠点、アメリカ1拠点、計19拠点



【業績の推移】



ビジネスモデル

- ・当社は、世界初の専業ファウンドリ（設計機能や自社ブランド製品を持たず受託製造に特化）として、世界市場の約6割以上のシェアを誇り、同業界では世界トップの企業
- ・最先端プロセス技術開発と高価な先端装置導入への投資を継続的に行うことでスケールメリットおよび稼働率の向上、さらには高収益を実現し、それにより多くの顧客からの受注が増加し、同業界において揺るぎない優位性を確立

新日本工場誘致の背景

1. 地政学リスクの排除 → 米中対立やパンデミックに備えた供給網の確保
2. 自前の先端半導体の生産拠点確保 → 日本の産業基盤確保のための先端半導体確保（エンジニアや技術などの将来資産承継）

半導体を巡る各国の状況

日本	産業基盤の確保へ「国家事業」として取組方針 TSMCが第2工場新設まで公表
米国	半導体関連補助金7兆円の法案可決 TSMC最先端工場計画、インテルやサムスン電子も新工場計画
欧州	域内生産の世界シェア、30年に2割目標 TSMC工場新設計画。インテルの投資表明：10年間で10兆円の投資
韓国	「30年半導体強国」を掲げ、特区形成 世界最大規模の半導体製造拠点建設（サムスン・SKハイニックス等）

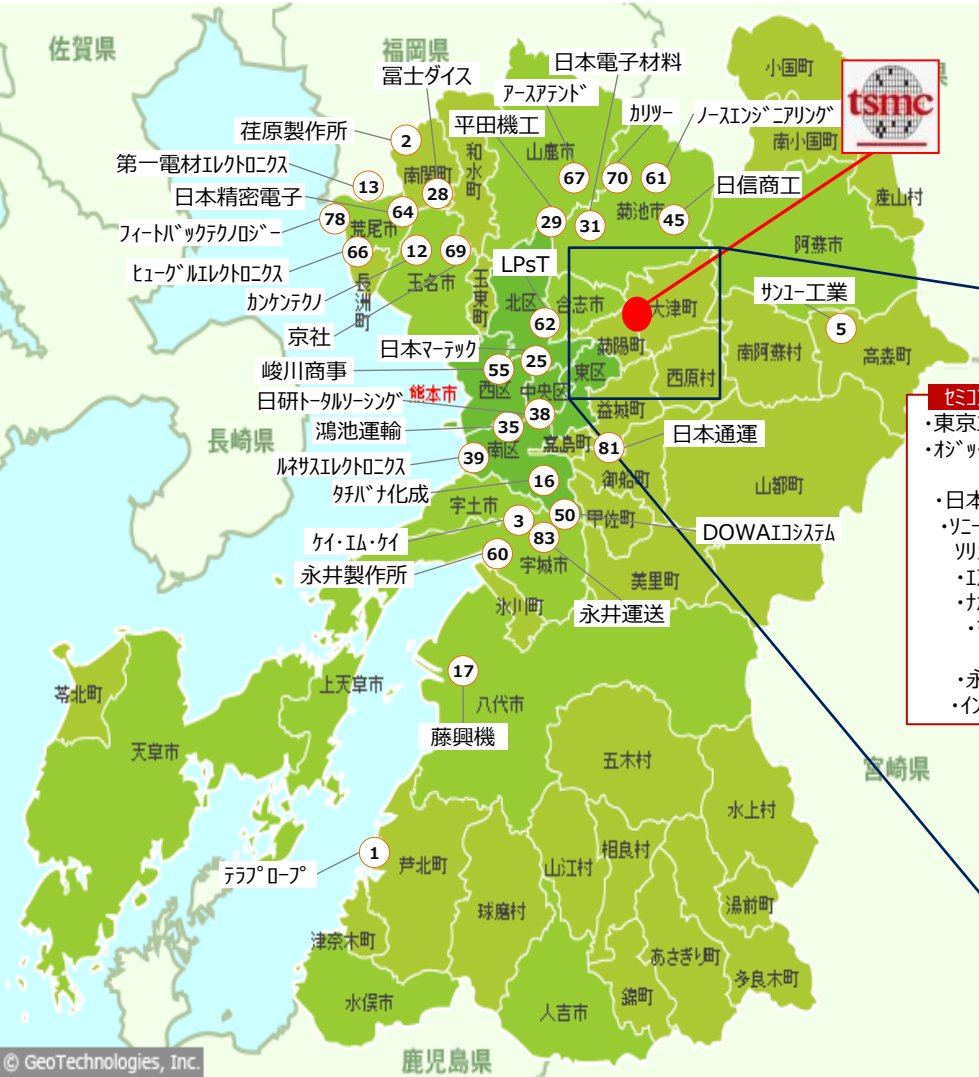
TSMC日本工場概要（JASM : Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）

	第1工場	第2工場
投資額	9,800億円	2兆850億円
政府支援	4,760億円	7,320億円
従業員数	1,700名	1,700名
着工	2022年4月	2025年1月～3月
量産開始	2024年12月	2027年末
生産場所	熊本県菊陽町（ソニー工場隣接）	
生産工程	前工程中心	
生産品目	12～28ナノメートル ロジック半導体	6～40ナノメートル ロジック半導体

熊本県内の半導体関連企業の主な工場・開発棟の新增設・増強計画について(MAP)

- TSMCの熊本進出発表以降、半導体と関連性の高い企業の進出や設備投資が増加傾向。
- 進出場所はTSMC建設予定地近隣（県北）に集中しているが、TSMCエリア外については、九州自動車道沿いに南北に広がりつつある。
- 公表されている企業のうち本社所在地ごとに、関東・中部40社、関西・近畿12社、中国・四国2社、海外11社と九州圏外からの進出が多く見られる。

□位置関係（熊本県全体図）



□本社所在地のエリア

エリア	企業数
関 東・中 部	40社
関 西・近 畿	12社
中 国・四 国	2社
九 州	19社
海 外	11社

□進出企業の業種

業種	企業数
半導体製造	9社
半導体製造装置	35社
半導体材料	16社
工場関連	5社
物流	15社
人材	2社
その他	2社

□TSMC進出予定地周辺



菊陽町 51 スズキ 大津町 57 テック・エンジニアリング 75 LIYEI日本
菊池市 82 佐川グローバルロジスティクス 84 JUCAN 人吉市 65 テクノワールド

熊本県内の半導体関連企業の主な工場・開発棟の新增設・増強計画について①

No.	企業名	本社所在地	建設予定地	主力製品	投資額	稼働予定時期	新規雇用者数
1	テラプローブ	神奈川県	芦北町	半導体製品の検査	25億円	2024/12	21名
2	荏原製作所	東京都	南関町	半導体製造装置の製造	非公表	2024年末	-
3	ケイ・エム・ケイ	熊本県	宇城市	半導体製造装置部品	10億円	2023/09	45名
4	東京応化工業	神奈川県	菊池市	高純度科学薬品	130億円	2025年中	-
5	サンヨー工業	東京都	高森町	半導体検査機器向けリレー(継電器)	非公表	2022/07	10～15名
6	応用電機	京都府	菊池市	半導体検査装置の製造	10億円	2023/04	50名
7	東京エレクトロン九州	東京都	合志市	半導体製造装置の製造	300億円⇒430億円	2025年夏	
8	ジャパンマテリアル	三重県	大津町	特殊ガス供給装置	25億円	2022/11	150名
9	フェローテック HD	東京都	大津町	石英製品製造、半導体設備の洗浄	160億円	2024/12	245名
10	くまさんメディクス	熊本県	TSMC周辺	半導体製造装置の設計・製造・設置	①菊池市 13億円 ②大津町 10億円 ③合志市 18億円 ④合志市 15億円 ⑤菊池市 29億円	①2022/06 ②2022/08 ③2022/09 ④2024/02 ⑤2026/ 夏	①200名 ②100名 ③ 80名 ④150名 ⑤150名
11	堀場エステック	京都府	西原村	半導体製造装置向けのカス液体流量制御装置	非公表	2022/08	-
12	カンケンテクノ	京都府	玉名市	半導体製造設備の排ガス処理装置	15億円	2023/10	100名
13	第一電材エレクトロニクス	東京都	荒尾市	半導体製造装置向け電線・ケーブル加工品	7億円	2024/11	30名
14	オジックテクノロジーズ	熊本県	合志市	半導体製造装置向けのめっき処理	3億円	2022/07	-
15	ローツェ	広島県	合志市	半導体製造装置等の開発・製造・販売	3億円	2023/01	-
16	タチバナ化成	東京都	熊本市	半導体関連の化学薬品	6.7億円(土地のみ)	未定	-
17	藤興機	熊本県	八代市	半導体製造装置部品	7億円	2023/03	-
18	Screen HD	京都府	益城町	半導体製造装置部品・装置の保守サービス	5億円	2022/10	-
19	淀川ヒューテック	大阪府	益城町	半導体製造装置フッ素樹脂加工品	44億円	2025/03	50名
20	スリーダイン	熊本県	益城町	シリコンウエハー製造装置	20億円	2025年度	30名

熊本県内の半導体関連企業の主な工場・開発棟の新增設・増強計画について②

No.	企業名	本社所在地	建設予定地	主力製品	投資額	稼働予定時期	新規雇用者数
21	JCU	東京都	益城町	半導体関連の化学薬品	114億円	2025/12	50名
22	倉敷紡績	大阪府	菊池市	半導体製造装置用高機能樹脂加工品	31億円	2025/04	24名
23	富士フイルム	東京都	菊陽町	半導体製造用研磨剤（CMPスラリー）	①20億円 ②60億円	①2024/01 ②2025年春	①5～10名 ② -
24	NRS（日陸）	東京都	大津町	半導体関連の化学薬品輸送	40億円	2023/07	15名
25	日本マテック	愛知県	熊本市	半導体分析・故障解析	10億円	2023/10	20名
26	大陽日酸	東京都	菊陽町	半導体材料ガス輸送	非公表	2023/01	-
27	日本エア・リキード	東京都	合志市	半導体製造用窒素ガス	非公表	2024/03	-
28	富士ダイス	東京都	南関町	超硬合金製の耐摩耗工具・金型の製造販売	18億円	2023/04	5名
29	平田機工	熊本県	菊池市	生産システム、産業用ロボット等の製造、販売	非公表	2024/06	-
30	ソニーセミコンダクタソリューションズ	神奈川県	合志市	スマートフォンや車載機器向けイメージセンサー製造	数千億	2025年中	-
31	日本電子材料	兵庫県	菊池市	プローブカード製造	40億円	2024/11	24名
32	一宮運輸	愛媛県	大津町	半導体製造用化学薬品	13億円	2023/10	15名
33	エア・ウォーター	大阪府	大津町	半導体製造用の特殊ガス、基礎化学品	非公表	2024年夏	-
34	三菱電機	東京都	菊池市	パワー半導体製造	1,000億円	2026/04 ⇒2025/11	-
35	鴻池運輸	大阪府	熊本市	国内、海外向け総合部流	非公表	2023/04	-
36	日本通運	東京都	益城町	半導体製品・製造装置保管用倉庫	19億円	2024/03	-
37	濱田重工（ハマダレクテック）	福岡県	大津町	モニターウェハーやダミーウェハーの再生加工	非公表	未定	-
38	日研トータルソーシング	東京都	熊本市	半導体製造人材育成・派遣	非公表	2023/03	-
39	ルネサスエレクトロニクス	東京都	熊本市	車載用マイコン生産	数十億円	2025/04	-
40	九州航空	福岡県	益城町	半導体関連部材の保管	4.4億円	2023/05	-
41	ASML	オランダ	菊陽町	ウェハー表面に回路を焼き付ける露光装置製造	非公表	2023/09	-
42	ナカヤマ精密	大阪府	菊陽町	精密金型工具などの設計・開発・製造販売	18億円	2023/07	-

熊本県内の半導体関連企業の主な工場・開発棟の新增設・増強計画について③

No.	企業名	本社所在地	建設予定地	主力製品	投資額	稼働予定時期	新規雇用者数
43	マイステシア	熊本県	合志市	半導体製造装置、精密機械の企画開発から製造販売	非公表	2024年後半	-
44	SUS	静岡県	菊陽町	半導体製造装置用の筐体やパネル生産	6億円	2022/05	50名
45	日信商工 NISCO熊本	埼玉県	菊池市	半導体製造装置機器部品などの開発設計と製造販売	3億円	2022/04	10名
46	日総工産	神奈川県	大津町	製造系人材サービス（製造派遣、製造請負、職業紹介等）	非公表	2023/04	-
47	テクノクリエイティブ	熊本県	TSMC周辺	ウエハー研磨装置ユニット製造、半導体搬送ロボットOEM製造	①大津町 10億円 ②大津町 2.4億円 ③益城町 24.8億円	①2023/05 ②2024/04 ③2026/02	50名
48	ディスコ	東京都	益城町	半導体製造装置メーカー（ウエハー切断、チップ化）	11.6億円	2023/07	-
49	レスターエレクトロニクス	東京都	大津町	半導体・電子部品の信頼性受託事業	10億円	2024/07	10名
50	DOWAエコシステム	東京都	宇城市	半導体関連工場から出る部品回収・リサイクル	50億円	2025/04	120名
51	スズキ	大分県	菊陽町	半導体製造工程に係る消耗品卸売	7億円	2026年中	-
52	永井運送	熊本県	大津町	半導体関連製品保管用物流倉庫	非公表	2024/07	-
53	ラムリサーチ	アメリカ	大津町	成膜装置、エッチング装置の製造（熊本はサービスセンター）	非公表	2023/09	-
54	ハーメスエピテック	台湾	大津町	イオン注入装置の製造や電気検査器具の修理	5億円	2024/04	15名
55	峻川商事	台湾	熊本市	半導体材料販売商社	非公表	2023/08	-
56	栄光デザイン＆クリエーション	神奈川県	大津町	半導体製造装置の組み立てや検査	6億円	2024/07	15名
57	テック・エンジニアリング	大分県	大津町	半導体工場の設備工事、ガス設備製造	7.5億円	2025/03	15名
58	兼松エレクトロニクス	東京都	大津町	ITを基盤に企業の情報システムに関する設計・構築	非公表	2023/10	-
59	アプライドマテリアルズ	アメリカ	益城町	半導体製造装置製造	非公表	2023/10	-
60	永井製作所	熊本県	宇城市	鉄骨の設計・制作・施工	3億円	2026/11	-
61	ノースエンジニアリング	台湾	菊池市	工場内のクリーンブース設計・製作	非公表	2023/02	-
62	LPsT	台湾	熊本市	製造装置の配管工事	非公表	2023/09	-
63	鍵祥資訊	台湾	大津町	工場内の配線工事	非公表	2022年	-
64	日本精密電子	神奈川県	荒尾市	半導体成膜装置の消耗部品製造	11.5億円	2024/10	30名

熊本市内の半導体関連企業の主な工場・開発棟の新增設・増強計画について④

No.	企業名	本社所在地	建設予定地	主力製品	投資額	稼働予定時期	新規雇用者数
65	テクノワールド	福岡県	人吉市	半導体製造装置用部品製造	非公表	2024/10	50名
66	ヒューグルエレクトロニクス	東京都	荒尾市	ウエハ容器洗浄装置製造	3億円	2023/12	10名
67	アースアテンド	東京都	山鹿市	半導体製造装置向け部品の製造	3.2億円	2025/01	5名
68	サトウロジック	熊本県	大津町	半導体関連部品保管倉庫	31億円	2024/09	-
69	京写	京都府	玉名市	プリント基板メーカー	1.8億円	2024/10	-
70	カリツー	愛知県	菊池市	半導体製造関連機器の物流拠点	23.1億円	2024/09	20名
71	西日本鉄道	福岡県	熊本市	賃貸用の大型物流倉庫	非公表	2027/03	-
72	日本GLP	東京都	大津町	賃貸用の先進的物流倉庫（No.73が賃借）	41億円	2025/12	-
73	近鉄ロジスティクス	東京都	大津町	半導体関連製品輸送	非公表	2025/12	-
74	インターアクション	神奈川県	合志市	イメージセンサーの検査部品製造	2億円	2026/05	3名
75	LIYEI日本	台湾	大津町	クリーンブースの設計・設置	3.5億円	2025/06	7名
76	DHLサプライチェーン	東京都	大津町	半導体関連の物流拠点（在庫管理・配送）	非公表	2024/08	-
77	ギガフォトン	栃木県	大津町	半導体リソグラフィ用光源メーカー	非公表	2025/06	-
78	フィードバックテクノロジー	台湾	荒尾市	イオン注入装置向け部品	10億円	2025年6月	25～30名
79	高田工業所	福岡県	菊陽町	超音波カッティング（切断）装置	非公表	2024年11月	-
80	日新	横浜市	大津町	半導体製造に使用する化学品・高圧ガス用物流倉庫	40億円	2026年1月	30名
81	日本通運	東京都	御船町	半導体製品・製造装置保管用倉庫	0.5億円	2025年2月	5～10名
82	佐川グローバルロジスティクス	東京都	菊池市	半導体装置部品保管倉庫	7.1億円	2025年6月	10名
83	永井運送	熊本県	宇城市	半導体関連製品の輸送体制強化	40億円	2025年11月	50名
84	JUCAN	台湾	菊池市	半導体向け配電盤設置及び検査	7億円	2025年9月	100名

TSMC進出周辺のインフラ状況

➤ 現在、TSMC進出予定の菊陽町を中心とし、下記のようなインフラ整備が進んでいる。

- ① **【中九州横断道路】**熊本市～大分市まで開通予定。熊本北JCT～大津西ICまで事業化決定。更に渋滞対策で合志IC～大津西IC間に新たなICを予定
- ② **【大津植木線の道路拡幅】**TSMC工場の前面道路(大津植木線)4.2キロを6車線化に拡幅予定
- ③ **【熊本空港アクセス鉄道】**新線は肥後大津駅から分岐し、熊本空港までの約6.8kmを単線で整備予定。2034年度内の完成を目指す。
- ④ **【阿蘇くまもと空港】**熊本～台湾の定期路線(週7往復)搭乗率は8割超と順調

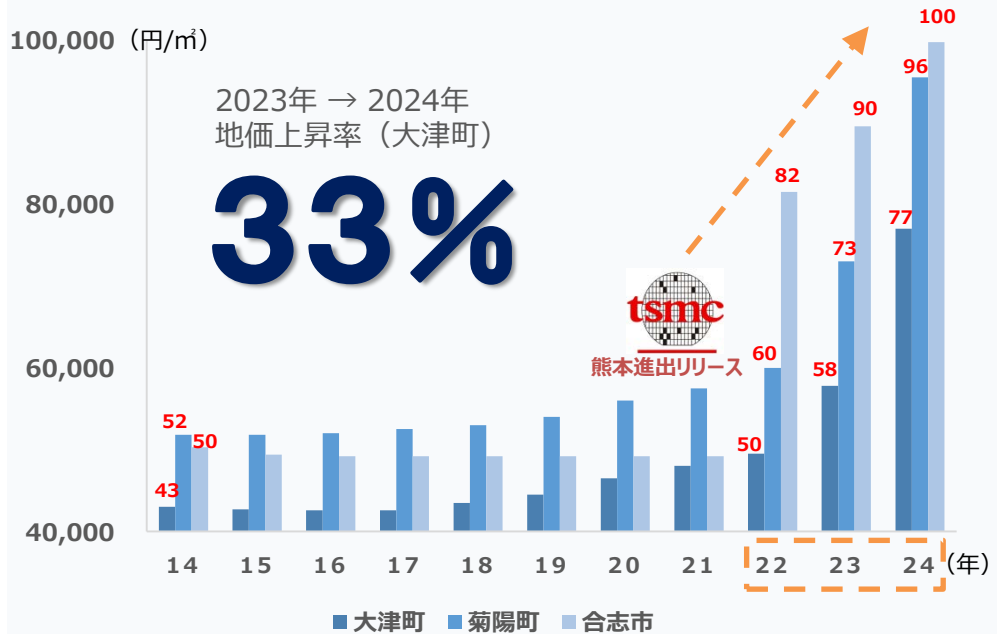
□TSMC周辺地区



TSMC進出周辺の人口・地価推移

■ 地区別・年度別地価公示推移（商業地）

- TSMCの熊本進出發表以降、周辺地域の地価は急上昇。
- 大津町においては2023年→2024年にかけて地価上昇率は**33%**以上上昇し、**全国1位**の上昇率となった。また、菊陽町については地価上昇率**31%**と**全国2位**の上昇率。現在も徐々に上昇している。

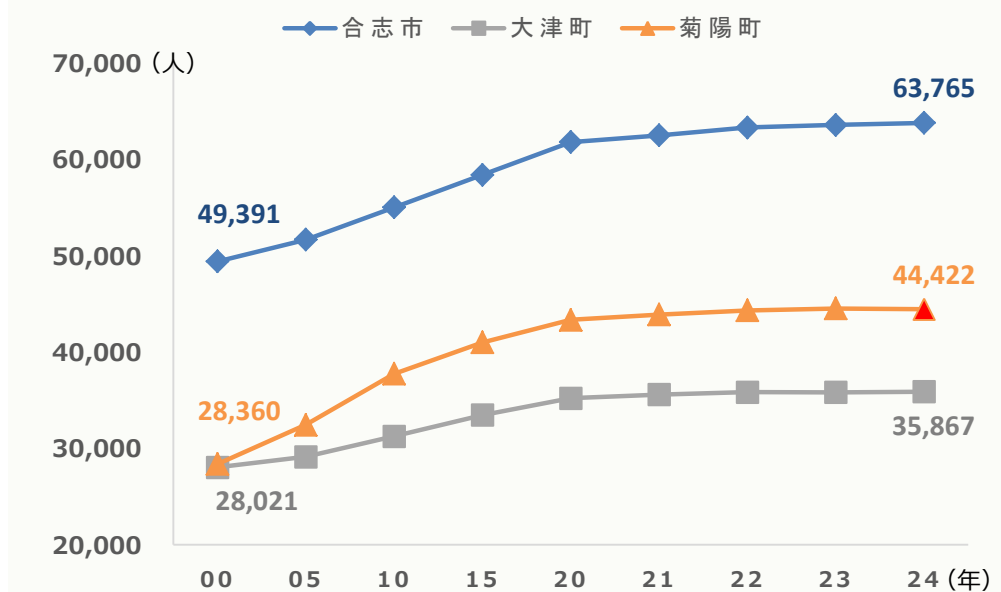


年度	2014	2022	2023	2024	23→24
大津町	43,000	49,500	57,800	77,000	33.1%
菊陽町	51,800	60,000	73,000	95,500	30.8%
合志市	50,300	81,500	89,500	99,800	11.5%

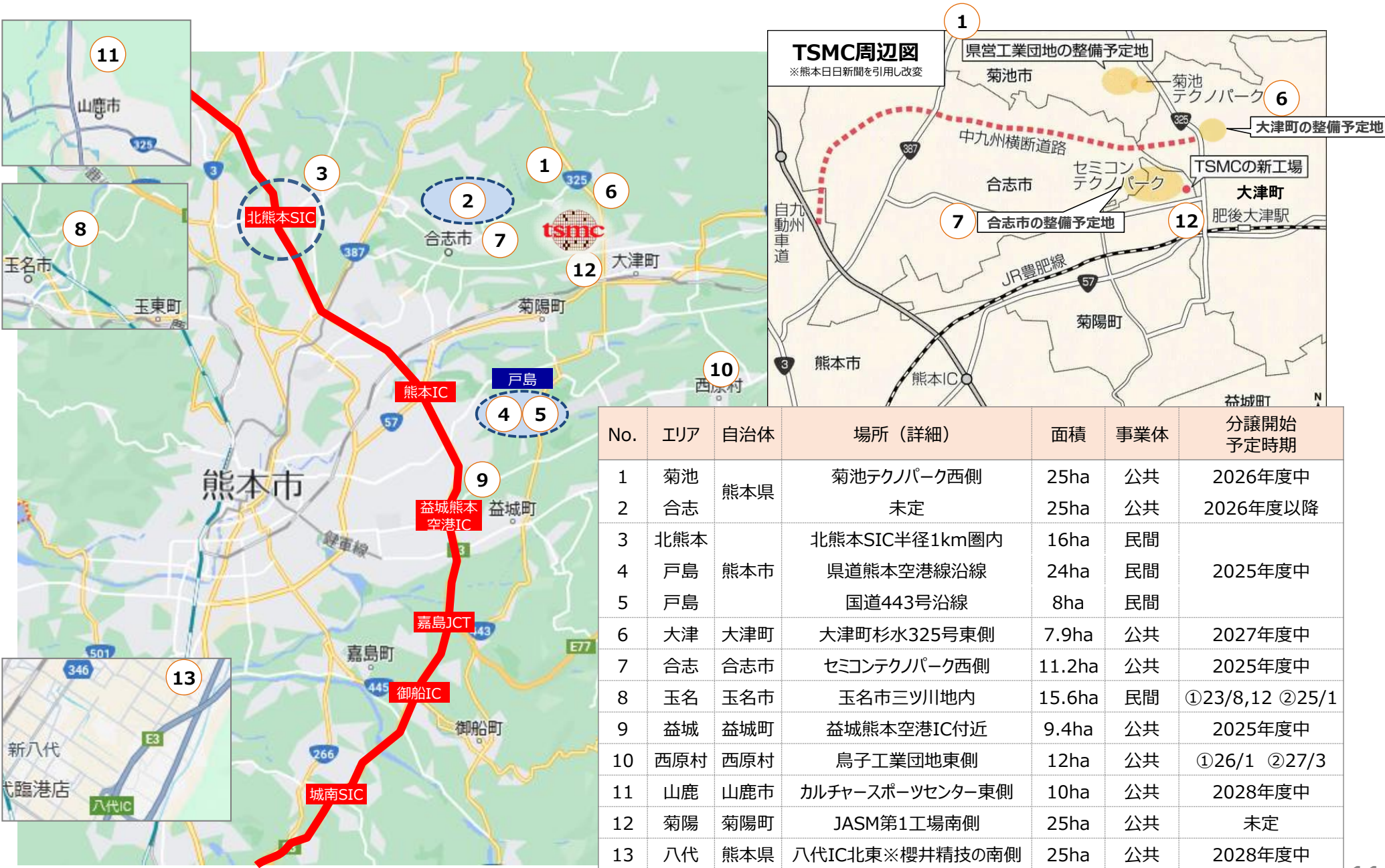
■ TSMC周辺地区人口推移

- 熊本県内人口は減少傾向であるものの、TSMC周辺地区は20年以上前より人口増加地域。
- TSMCの熊本進出發表以降、アパートや宅地造成、熊本県へ進出企業する企業の社宅など、現在建設中のものも多く、今後も人口増加は見込まれる。
- TSMC第2工場建設発表などを背景に、台湾企業も含めて熊本への進出企業が増加する可能性があり、今後更に人口増加は加速する可能性がある。

	2000	2005	2010	2015	2020	2024	00→24	増加率
熊本県	1,859	1,842	1,817	1,786	1,738	1,706	▲ 153	▲ 8%
合志市	49	52	55	58	62	64	14	29%
大津町	28	29	31	33	35	36	8	28%
菊陽町	28	32	38	41	43	44	16	57%



熊本市内工業団地計画



No.	エリア	自治体	場所（詳細）	面積	事業体	分譲開始 予定時期
1	菊池	熊本県	菊池テクノパーク西側	25ha	公共	2026年度中
2	合志		未定	25ha	公共	2026年度以降
3	北熊本	熊本市	北熊本SIC半径1km圏内	16ha	民間	2025年度中
4	戸島		県道熊本空港線沿線	24ha	民間	
5	戸島		国道443号沿線	8ha	民間	
6	大津	大津町	大津町杉水325号東側	7.9ha	公共	2027年度中
7	合志	合志市	セミコンテクノパーク西側	11.2ha	公共	2025年度中
8	玉名	玉名市	玉名市三ツ川地内	15.6ha	民間	①23/8,12 ②25/1
9	益城	益城町	益城熊本空港IC付近	9.4ha	公共	2025年度中
10	西原村	西原村	鳥子工業団地東側	12ha	公共	①26/1 ②27/3
11	山鹿	山鹿市	カルチャースポーツセンター東側	10ha	公共	2028年度中
12	菊陽	菊陽町	JASM第1工場南側	25ha	公共	未定
13	八代	熊本県	八代IC北東※櫻井精技の南側	25ha	公共	2028年度中

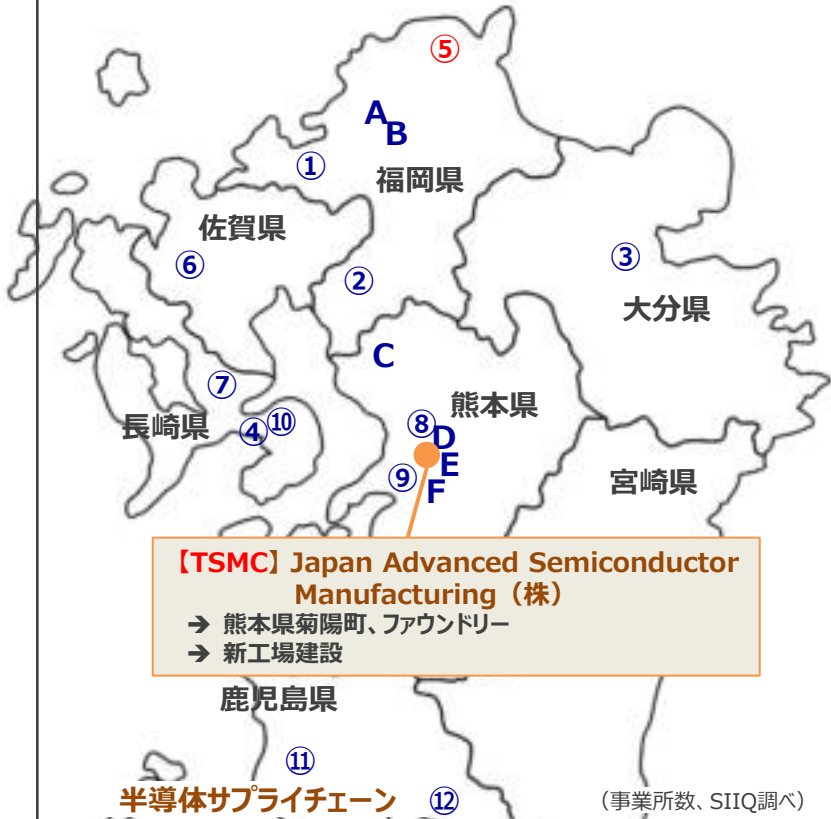
九州における主な半導体関連企業の投資状況

- 九州には半導体関連企業の事業所数が約1千カ所集積しており、うち福岡・熊本・長崎県で約7割を占めている
- TSMC熊本進出に伴い、半導体関連企業の設備増強・新規拠点進出が活発化しており、6兆円以上の投資が公表

① 社名
➔ 場所、分野
➔ 投資内容

(出所) 九州経済調査協会、2023.12月現在

投資総額 6.0兆円以上 (公表ベース)



	福岡	熊本	長崎	3県計	九州
設計	25	5	1	31	37
前工程	45	16	8	69	114
後工程	38	22	2	62	121
その他	277	168	52	497	716
合計	385	211	63	659	988

半導体メーカー

- ① 三菱電機 (株) パワーデバイス製作所
➔ 福岡県福岡市、パワー半導体
➔ 新棟建設 (開発試作)
- ② ローム・アポロ (株)
➔ 福岡県筑後市、パワー半導体
➔ 新棟建設
- ③ ジャパンセミコンダクター (株)
➔ 大分県大分市、パワー半導体
➔ 設備増強
- ④ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング (株) 長崎TEC
➔ 長崎県諫早市、イメージセンサー
➔ 増設
- ⑤ 【ASE】Advanced Semiconductor Engineering
➔ 福岡県北九州市 (予定)、半導体封止・検査
➔ 新工場建設予定

材料メーカー

- ⑥ SUMCO (株)
➔ 佐賀県伊万里市、シリコンウエハー
➔ 新棟建設
- ⑦ SUMCO TECHXIV (株)
➔ 長崎県大村市、シリコンウエハー
➔ 新棟建設
- ⑧ 東京応化工業 (株)
➔ 熊本県菊池市、高純度化学薬品 (レジスト塗布)
➔ 新工場建設、立地協定 (熊本県)
- ⑨ 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ (株)
➔ 熊本県菊陽町、高純度化学薬品 (レジスト塗布)
➔ 設備増設

材料 (電子部品) メーカー

- ⑩ 京セラ (株) 諫早工場
➔ 長崎県諫早市、積層セラミックコンデンサ等
➔ 工場用地取得の申し入れ
- ⑪ 京セラ (株) 鹿児島川内工場
➔ 鹿児島県薩摩川内市、積層セラミックコンデンサ等
➔ 新棟建設
- ⑫ 京セラ (株) 国分工場
➔ 鹿児島県霧島市、積層セラミックコンデンサ等
➔ 新棟建設

装置メーカー

- A 日本ファインテック (株) 岡垣工場
➔ 福岡県岡垣町、製造装置組立・部品加工
➔ 新棟建設
- B 日本ファインテック (株) 宮若工場
➔ 福岡県宮若市、製造装置組立・部品加工
➔ 新棟建設
- C 荏原製作所 (株)
➔ 熊本県南関町、製造装置
➔ 新棟建設
- D 東京エレクトロン九州 (株)
➔ 熊本県合志市、製造装置
➔ 新棟建設
- E ジャパンマテリアル (株)
➔ 熊本県大津町、半導体製造向けガス供給装置
➔ 立地協定 (大津町)
- F (株) SCREEN SPEサービス
➔ 熊本県益城町、製造装置保守
➔ 新棟建設

産業	➤ TSMC、ソニー、TEL等のサプライチェーンや新たに県内外から進出する半導体関連企業の影響により、生産量増大、メンテナンス、人材派遣、物流等の面で業績拡大の期待がもてるため、向後も進出を検討する企業は増加。それに伴い土地の需要も高く、不動産市況の活発な動きは継続していくものと思われる。 ➤ しかしながら、資材高騰やTSMC周辺エリアの地価上昇による利回り低下や事業計画の見直しも起きている。また、土地の用途制限等により、虫食いでの開発による渋滞・環境問題にも配慮が必要。
人口	➤ 熊本県で人口が増加している自治体は8自治体(全45自治体中)。内訳は、TSMCが進出する菊陽町や周辺の合志市、大津町に加え嘉島町、西原村、益城町、御船町、玉東町（県央から県北エリアにやや偏り）。 ➤ その中で、菊陽町や周辺地域では、数千人以上(TSMCのみでも3,400人)雇用する展開となった場合、住宅用地の展開、共同住宅の整備など人口流入が更に加速するものと思われる。一方で将来的な建設予定のマンション・戸建ての戸数等を相対的にみて、需要と供給のバランスを図ることも重要である。
インフラ	➤ 空港コンセプション、JR延伸、中九州横断道路の整備、大津植木線車線の拡張など、公共工事の増加による建設業の受注が期待される。工事関係者や観光・出張関係（インバウンド含む）の宿泊需要も継続するため、不動産においてはビジネスホテルやオフィス需要は続いていく可能性が高い。 ➤ また住宅地域が増加した場合、医療・小売・飲食・サービス業等、全ての業種への波及が想定され、熊本だけでなく、九州全体でまちづくりに向けたインフラ整備が求められる。

1. 九州（熊本）における波及効果
2. 参考資料～熊本県内の動向



地場企業立地促進補助金

地場企業の県内における工場等の新增設に対して補助を行います

最大 **50** 億円 投下固定資産分

- 対象**
- 要件**
- 補助金額**
- I. 県内に本社を有する企業（誘致企業を除く）が行う工場等の新增設のうち県が事前に認定したもの

II. 対象業種は製造業、サービス業の一部（情報サービス業、運輸業等）及び研究開発業
- i. 投下固定資産額（土地代除く）3億円以上

ii. 新規雇用5人以上
（食品バイオ関連、物流施設関連：1億円以上、5人以上）
（研究開発業：5千万円以上、3人以上）
（スモールスタート研究開発業：1千万円以上、3人以上）

iii. 経営力向上計画（※2）に記載した計画終了時の目標達成、または先端設備導入計画（※3）に記載した計画終了時の目標達成

※1 平成31年（2019年）4月1日から令和6年（2024年）3月31日までに新たに県内に事業所等を設置するための適用事業所の認定を受け、かつ操業が開始される研究開発業

※2 中小企業等経営強化法に基づくもので、主務大臣が認定したもの

※3 生産性向上特別措置法に基づくもので、市区町村が認定したもの
- | 業種 | 補助金(最大) |
|---------------|---------|
| 大規模投資企業 | 50億円 |
| セミナー等関連 | 15億円 |
| イベント関連 | |
| 新規店舗関連 | |
| 食品バイオ関連 | |
| IT・コンテンツ関連 | |
| 研究開発業 | 15億円 |
| 一般製造業 | 5億円 |
| スモールスタート研究開発業 | 1億円 |
| 物流施設関連 | 1億円 |

①投下固定資産分

投下固定資産額
新規雇用者数の要件あり

+

②新規雇用分

➤ 新規雇用者数に応じて**50～70万円/人**
※詳細は熊本県HPを参照



企業立地補助制度のご紹介

熊本市は、全国トップクラスの補助制度をご用意しています

最大 **80** 億円 県の補助制度との併用で

熊本市企業立地促進条例による補助制度

熊本市内での事業所の設置に係る、用地取得及び雇用等の経費を支援

- 製造・物流関連
産業支援**
最大 **30** 億円
- 情報通信関連
産業支援**
最大 **3** 億円
- 対象業種：製造業、こん包業、道路貨物運送業、倉庫業
 - 対象施設：工場、物流センター、研究開発施設
 - 対象要件：従業員数の増加 5～10人以上、投下固定資産取得額1000万～1億円以上
 - 補助内容：
 - 用地取得補助金 土地取得費の15%、賃料（土地・建物）の1/2 × 12ヶ月分
 - 設備投資補助金 投下固定資産（建物・償却資産）取得額の7～10%
 - 雇用促進補助金 新規雇用正社員1名につき最大100万円
- 対象業種：ソフトウェア業、機械設計業、コンテンツ事業、インターネット附随サービス業 等
 - 対象施設：事務センター、コールセンター、事務所
 - 対象要件：従業員数の増加 5～50人以上
 - 補助内容：
 - 用地取得補助金 土地取得費の15%、賃料（土地・建物）の1/2 × 36ヶ月分
 - 設備投資補助金 投下固定資産（建物・償却資産）取得額の9～10%
 - 雇用促進補助金 新規雇用正社員1名につき最大100万円

熊本市マーケティングリサーチ促進事業補助金

熊本市への立地検討に係る視察の必要経費をサポート

- 視察経費を
約半額補助**
- 対象要件：三大都市圏に本社機能を置く企業 【首都圏：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
中部圏：愛知県・静岡県
関西圏：大阪府・京都府・兵庫県】
 - 対象企業・業種：製造業、運輸業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、情報処理・提供サービス業、コンテンツ事業、本社移転を検討する企業 等
 - 補助額：
 - 首都圏からお越しの場合 35,000円/人
 - 中部圏・関西圏からお越しの場合 25,000円/人
 - 1企業につき2名分まで補助

※詳細は熊本市HPを参照

熊本市をはじめ、各市町村独自の優遇措置(補助金、税の減免など)と併用※することで進出メリットの最大化が可能。
※併用不可も一部あり

大学院先端科学研究部附属
半導体研究教育センター
Forefront Research and Education Center for Semiconductors
in Kumamoto University

設置目的

- 最先端の基盤研究からシステム応用までを網羅する半導体研究開発
- 産学官共同研究や国内外の研究機関・企業との連携に取り組む体制構築
- 社会的ニーズに対応した半導体教育カリキュラムを構築
 - 実践的な高度技術者の輩出

大学院先端科学研究部附属
半導体研究教育センター

設置場所：
オープンイノベーション
センター内
(工学部研究棟III)

産学官一体による半導体研究・人材育成強化

半導体産業

TEL
東京エレクトロン九州

SONY
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

tsmc
(JASM)

熊本・九州の半導体関連企業

教育・研究機関

県内教育機関

国内外の半導体研究大学・機関

熊本高専
熊本県立技術短期大学校

東京大学
THE UNIVERSITY OF TOKYO

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

熊本県
Kumamoto Prefecture

文部科学省

熊本大学では、2022年4月1日に、**半導体研究開発を推進し、産学官共同研究や国内外の研究機関・企業との連携強化**に取り組むとともに、社会的ニーズに応じた半導体分野の教育を受けた**実践的な高度人材を輩出**することを目的とする「熊本大学大学院先端科学研究部附属半導体研究教育センター」を設置。

紡ぐ、半導体産業の未来を
挑む、デジタルの最先端へ

文理融合の学部連係組織

情報融合 学環

入学定員：60 名

文理融合、実践的教育、
学内連携、地域連携、
大学間連携によるDX、
数理・データサイエンス人材を
育成します

DS総合コース

コース配属人数（2年次から）：40名*

人工知能、ビッグデータ分析、情報科学、統計学を含むデータサイエンスを総合的に学ぶことで、社会の幅広いDX課題に対応できる力を育成

DS半導体コース

コース配属人数（2年次から）：20名*

基礎となるデータサイエンスに加え、専門的な半導体の知識を学ぶことで、半導体を含む製造DX課題に対応できる力を育成

*1年次は2コース共通の科目を受講し、
2年次進級時にコース分けを行います。

将来の道

データサイエンティスト

半導体関連エンジニア

くまもとから世界へ
半導体の未来を切り拓く

工学部 4 学科横断の新組織

工学部 半導体デバイス 工学課程

入学定員：20 名

半導体デバイスの製造過程に
おける基盤的専門知識を備え、
半導体デバイスの
製造・評価・開発に携われる
人材を育成します

半導体デバイスの設計・製造プロセス全体に対する俯瞰力に加えて、産業界の半導体人材育成ニーズを踏まえ、半導体研究開発に不可欠な基礎学問＝“工学リベラルアーツ”の修得を重視したカリキュラムを実施。さらに、地元半導体企業と連携して実務家教員を雇用し、OJT/PBL教育を積極的に取り入れた教育プログラムを提供

熊本大学は、2024年4月に
新学部組織

- ①**情報融合学環**
⇒**学部等連係課程**
- ②**工学部半導体デバイス工学課程**
を開設。

半導体分野のグローバル企業の熊本進出を契機として、半導体分野における人材需要が高まっている中、地域に根差す国立大学として、その高度人材の供給に応えることは責務と考え、教育・研究の取組を加速化

ふくおかフィナンシャルグループは、

- 2022年12月19日に台湾大手金融グループの中国信託フィナンシャルホールディングと包括連携協定を締結
- 2024年11月7日に三菱UFJ銀行と半導体産業支援強化に関する基本合意締結

News Release

2022年12月19日

中国信託フィナンシャルホールディングとの業務提携について

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」といいます）は、本日、中国信託フィナンシャルホールディング（以下、「中国信託FH」といいます）と業務提携しましたので、お知らせいたします。中国信託FHは、台湾の民間銀行で最大の資産規模の中国信託商業銀行を有する金融グループです。傘下の福岡銀行では、2016年3月に中国信託FHと業務提携を行い、両社のお客さまに対して金融サービスのご提供やビジネスパートナーのご紹介等を行ってまいりました。

今般、FFGと中国信託FHの双方が持つ機能を広範に連携させながら、九州ならびに台湾を中心としたお客さまへのサポートをより一層強化していくため、FFGでの業務提携に拡大いたしました。

また、本業務提携を九州と台湾をつなぐ架け橋として、企業・ヒト・情報の循環を促進させながら、今後もお客さまの多様なニーズへの対応ならびに持続的な地域社会の発展に貢献してまいります。

記

1. 業務提携の主な内容

- 台湾の経済、投資環境、市場状況の情報提供
- 台湾での預金口座開設、現地通貨建ての借入などの金融サービス提供
- 台湾に関するセミナー、日台間の経済交流やビジネスマッチングイベント等の共同開催 等

2. 業務提携先の概要

会社名	中国信託フィナンシャルホールディング CTBC Financial Holding Co., Ltd.
本社所在地	台湾・台北市
設立	2002年5月
総資産	343,722億円(7,655,283百万TWD) ※ 1 TWD=4.49円
関連子会社	中国信託商業銀行（銀行業）、中国信託総合証券（証券業）、台湾人壽保險（生命保険業） 他

以上

《 本件に関するお問合せ先 》
関ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 才田・黒田
TEL 092 - 723 - 2515

News Release

2024年11月7日

三菱UFJ銀行との半導体産業基盤強化に関する基本合意書の締結について

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、本日、株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下「三菱UFJ銀行」）と九州地域における半導体産業基盤の強化に関する基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。

FFGでは熊本県を中心とした半導体企業の投資が拡大する中、FFG3行（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行）で半導体ビジネスを強化するため2023年10月に専門部署を立ち上げ、資金支援はもとより、半導体サプライチェーンの把握や九州に進出する台湾企業のサポート等を行ってまいりました。FFGが「半導体サプライチェーン全体の成長支援」に貢献するには、グローバルネットワークや大企業との関係をより強化していくことが、FFG取引先の更なる成長に資するサポートに繋がると考え、この度、三菱UFJ銀行との連携協定を締結しました。

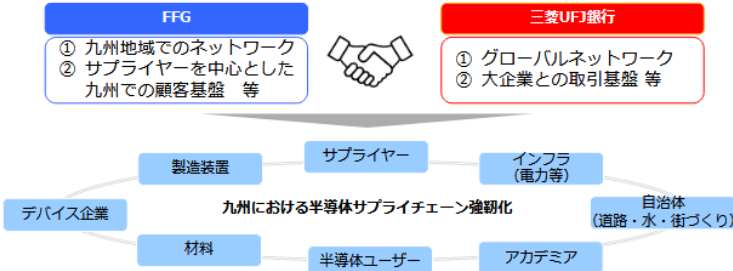
双方が有するネットワークや機能を最大限に活用し、九州における半導体サプライチェーンの強靱化を図り、新生シリコンアイランド九州の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

記

1. 基本合意書の主な内容

- 半導体サプライチェーンの強靱化に関すること
- 半導体産業を支える街づくり、エコシステムの構築に関すること
- 半導体産業におけるサステナビリティの推進に関すること 等

2. FFGと三菱UFJ銀行との連携イメージ



《 本件に関するお問合せ先 》
関福岡銀行 ソリューション営業部 半導体ビジネスグループ
担当：千々和、川本、右田
TEL 092 - 723 - 2525

ご清聴

ありがとうございました。



(お問い合わせ先)

株式会社熊本銀行 法人営業部

TEL 096-385-1382